(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-320847

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内藍理番号

ΓI

技術表示箇所

H01F 10/16 G11B 5/66

H01F 10/16 G11B 5/66

審査請求 未請求 請求項の数14 書面 (全 12 頁)

(21)出顧番号

特顯平8-175366

(22)出顧日

平成8年(1996)5月31日

(71)出廣人 000173795

財団法人電気磁気材料研究所

宮城県仙台市太白区八木山南2丁目1-1

(72)発明者 渡辺 雅人

宫城県仙台市育業区上杉5丁目8-70 上

杉マンション505号

(54)【発明の名称】 垂直磁化膜およびその製造法ならびに 垂直磁気配録媒体

(57)【要約】

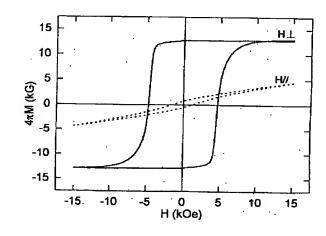
(修正有)

【課題】大きな飽和磁化と高保磁力を持つ(FeaCo1-a) 100-x-yPtxMy ($0 \le a \le 0$. 4, $30 \le x \le 55$, $0 \le y \le 15$) 合金垂直磁化膜および製造法ならびに垂直磁気記録媒体を提供する。

【解決手段】基板温度が $100\sim1000$ での単結晶基板上に、100 Å以下の厚さの単体金属又は合金からなるシード層を成膜し、 $100\sim1000$ での基板温度で 5μ m以下の厚さの面心立方金属からなるバッファ層を成膜し、基板温度 $400\sim700$ で該バッファ層上に一般式(FeaCol-a)100-x-yPtxMyで表わされ、副成分MはBe 他から選択される1 種又は

で表わされ、副成分MはBe他から選択される1種又は 2種以上の元素であり、その組成比aと原子比率x、y は

0 ≦ a ≦ 0. 4, 3 0 ≦ x ≦ 5 5, 0 ≦ y ≦ 1 5 である組成と少量の不純物からなる合金層を積層してな り、飽和磁化が 8 k G以上、保磁力が 5 0 0 O e 以上 を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】単結晶基板上に、 $5 \mu m$ 以下(0を含まず)の厚さの面心立方金属からなるバッファ層と、該バッファ層上に一般式(Fe_aCo_{1-a})100-xPt xで表わされ、組成比aと原子比率xは

 $0 \le a \le 0.4$

 $3.0 \le x \le 5.5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層してなり、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が500 Oe以上を有することを特徴とする垂直磁化膜。

【請求項2】単結晶基板上に、5μm以下(0を含まず)の厚さの面心立方金属からなるバッファ層と、該バッファ層上に一般式(FeaCo1-a)

100-x-yPtxMyで表わされ、MはBe、B、C、Mg、Al、Si、Ti、V、Cr、Ni、Mn、Cu、Ge、Zr、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、In、Sn、Sb、希土類元素、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Au、Biのうちから選択される1種または2種以上の元素であり、その組成比aと原子比率x、yは

 $0 \le a \le 0$. 4

 $3\ 0 \le x \le 5\ 5$

0. $0.01 \le y \le 1.5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層してなり、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が500 Oe以上を有することを特徴とする垂直磁化膜。

【請求項3】単結晶基板上とバッファ層の間に、100 A以下(0を含まず)の厚さの単体金属あるいは合金からなるシード層を成膜したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の垂直磁化膜。

【請求項4】単結晶基板がMgO、サファイア、Si、Ge、GaAs、スピネル、アルカリハライドまたはマイカからなり、バッファ層がpt、Au、Ag、CuおよびPdの1種または2種以上の金属からなることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の垂直磁化膜。

【請求項5】シード層がFe、Co、Ni、MnおよびCrの1種または2種以上の元素からなることを特徴とする請求項3に記載の垂直磁化膜。

【請求項6】単結晶基板が、ガラスまたは多結晶基板上にMgO、Si、Ge、GaAsの(100)配向膜を成膜してなることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の垂直磁化膜。

【請求項7】バッファ層と合金層とを交互に積層した多層膜からなることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の垂直磁化膜。

【請求項8】100 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 100 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0 単結晶基板上に、 先ず 5μ m以下 (0を含まず) の厚さの面心立方金属か らなるバッファ層を成膜し、次いで基板温度 400 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 700 $^{\circ}$ $^{\circ}$ で該バッファ層上に一般式 (FeaC 01-a) 100-x P t x で表わされ、組成比 a と原 子比率 x は

 $0 \le a \le 0$. 4

 $3.0 \le x \le 5.5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層することを特徴とし、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が500 Oe以上を有する垂直磁化膜の製造法。

【請求項9】100℃~1000℃の単結晶基板上に、 先ず5μm以下 (0を含まず) の厚さの面心立方金属か らなるパッファ層を成膜し、次いで基板温度400℃~ 700℃で該パッファ層上に一般式 (FeaC o1-a) 100-x-yPtxMyで表わされ、Mは Be、B、C、Mg、Al、Si、Ti、V、Cr、N i、Mn、Cu、Ge、Zr、Nb、Mo、Ru、R h、Pd、Ag、In、Sn、Sb、希土類元素、H f、Ta、W、Re、Os、Ir、Au、Biのうちか ら選択される1種または2種以上の元素であり、その組 成比aと原子比率x、yは

 $0 \le a \le 0. 4$

 $3\ 0 \le x \le 5\ 5$

0. $001 \le y \le 15$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層することを特徴とし、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が500 Oe以上を有する垂直磁化膜の製造法。

【請求項10】100℃~1000℃の単結晶基板上に、先ず5μm以下(0を含まず)の厚さの面心立方金属からなるバッファ層を成膜し、次いで基板温度400℃~700℃で該バッファ層上に一般式(FeaCo1-a)100-xPtxで表わされ、組成比aと原子比率xは

 $0 \le a \le 0.4$

 $3.0 \le x \le 5.5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層し、これをさらに真空中または非酸化性雰囲気中の200℃~700℃の温度で加熱することを特徴とし、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が500 Oe以上を有する垂直磁化膜の製造法。

【請求項11】100℃~1000℃の単結晶基板上に、先ず5μm以下(0を含まず)の厚さの面心立方金属からなるバッファ層を成膜し、次いで基板温度400℃~700℃で該バッファ層上に一般式(FeaCo1-a)100-x-yPtxMyで表わされ、MはBe、B、C、Mg、Al、Si、Ti、V、Cr、Ni、Mn、Cu、Ge、Zr、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、In、Sn、Sb、希土類元素、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Au、Biのうちから選択される1種または2種以上の元素であり、その組成比aと原子比率x、yは

 $0 \le a \le 0.4$

 $3.0 \le x \le 5.5$

$0. \ 0.01 \le y \le 1.5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層し、これをさらに真空中または非酸化性雰囲気中の200℃~700℃の温度で加熱することを特徴とし、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が500 ○e以上を有する垂直磁化膜の製造法。

【請求項12】バッファ層と合金層とを交互に積層した 多層膜とすることを特徴とする請求項8ないし11のい ずれか1項に記載の垂直磁化膜の製造法。

【請求項13】単結晶基板上とバッファ層の間に、100A以下(0を含まず)の厚さの単体金属あるいは合金からなるシード層を成膜したことを特徴とする請求項8ないし12のいずれか1項に記載の垂直磁化膜の製造法

【請求項14】請求項1ないし7のいずれか1項に記載の垂直磁化膜からなることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、垂直磁気記録に用いられる垂直磁化膜及びその製造法並びにこの垂直磁化膜を 用いた垂直磁気記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】Fe-Pt系合金は耐蝕性に優れた永久磁石材料で歯科等の医療用としての応用が期待されている。またCo-Pt系、Fe-Co-Pt系合金も優れた永久磁石材料であり、精密機器・健康医療機具等に用いられている。先に本発明者らは、ガラス基板上に成膜した50at%Pt付近の組成のFe-Pt系合金薄膜が、その微細な結晶組織のために15kOe以上の非常に大きな保磁力を示すことを開示した(特開平6-224038)。しかし、この合金薄膜はc軸配向膜ではなく面内で高保磁力を有する面内磁化膜であり、光磁気記録・垂直磁気記録等で必要とされる垂直磁化膜ではないので、これらの記録媒体には適さない。

【0003】現在実用化されている垂直磁気記録材料であるCo-Cr系合金垂直磁化膜はCoo一軸結晶磁気異方性に基づいているが、この異方性磁界が飽和磁化の値に及ばないため、副成分としてCrを添加して飽和磁化を下げて垂直磁化膜としている。従ってCo本来の飽和磁化の値(-1.8T)を生かしきれていない。それに対し(FeaCol-a)100-xPtx(0 \leq a \leq 0.4,30 \leq x \leq 55)合金の異方性磁界は、飽和磁化4 π M $_s$ の値(FePtの場合1.45T)よりも一桁以上大きいため、副成分を添加して飽和磁化を下げて使う必要がない。また、(FeaCol-a)100-xPtx(0 \leq a \leq 0.4,30 \leq x \leq 55)合金は、貴金属元素を含むためCo-Cr系合金よりも

[0004]

耐食性に優れている。

【発明が解決しようとする課題】一方、FePt合金と CoPt合金は希土類系化合物に匹敵する一軸結晶磁気 異方性定数Kuの値を有しているので (FePt;7x 107erg/cc, CoPt; 4x107erg/c c)、ガラスあるいは多結晶基板上に成長させたこれら 合金薄膜は、高保磁力の垂直磁化成分を有するが、膜面 内方向が容易軸である面内磁化膜であり角型性に劣る。 しかし、 (FeaCo_{1-a}) 100-xPtx (0≦ a ≤ 0. 4, 3 0 ≤ x ≤ 5 5) 合金膜の結晶配向を制御 し異方性化できれば、高飽和磁化・高保磁力を持つ垂直 磁化膜が実現でき、垂直磁気記録媒体として応用できる ものと考えられる。また、(FeaCol-a) 100-xPtx系合金膜は、貴金属ベースであるため 高い耐食性を示すことも有利な点である。本発明は(F eaCo1-a) 100-xPtx系合金の結晶配向を 揃えた垂直磁化膜及びこれを得る方法と、これを用いた 垂直磁気記録媒体を提供するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明はFePtおよびCoPt合金の高い結晶磁気異方性と飽和磁化に着目し、結晶配向性と結晶組織を制御することにより、高飽和磁化・高保磁力の垂直磁化膜が得られることを見出したものである。薄膜製造法としては真空蒸着法、各種スパッタリング法(直流スパッタ、高周波スパッタ、マグネトロンスパッタ、イオンビームスパッタ、イオンプレーティング)と、各種化学的気相成長法(CVD、MOCVD等)が適用できる。

【0006】成膜方法は、真空中または各種ガス(アルゴン、ネオン、キセノン、窒素など)雰囲気中において 先ず100~1000℃の単結晶基板上に 5μ m以下 (0を含まず)の厚さの面心立方金属からなるバッファ 層を積層し、次いでその上に400~700℃の基板温度で(FeaCol-a)100-xPtx (0 \leq a \leq 0.4,30 \leq x \leq 55)または(FeaCol-a)100-x-yPtxMy (0 \leq a \leq 0.4,30 \leq x \leq 55,0.001 \leq y \leq 15)合金層を積層する。必要ならばバッファ層を積層する前に100Å以下 (0を含まず)の厚さの単体金属あるいは合金からなるシード層を積層すれば、より結晶配向性の良好な薄膜が得られる。

【0007】またバッファ層と(FeaCo1-a) 100-x-yPtxMyあるいは(FeaC 01-a)100-xPtx合金層を交互に積層した多 層膜としても、良好な磁気特性の垂直磁化膜が得られ る。多層膜を構成するバッファ層厚は、磁気特性の低下 を防ぐため100Å以下が望ましい。

【0008】本発明に関る基板としてはMgO、サファイア、Si、Ge、GaAs、スピネル、アルカリハライド、マイカ等の単結晶基板を用いることができるが、バッファ層の金属との格子整合がよいことが望ましい。

シード層としてはFe、Co、Ni、Mn、Cr等の遷 移金属あるいは遷移金属合金が望ましい。バッファ層と してはFePt層との格子整合がよい面心立方晶の金属 ・合金が望ましく、具体的にはPt、Au、Ag、C u、Pdとこれらの元素からなる合金があげられる。 【0009】また、ガラスまたは多結晶基板上にMg O、Si、Ge、GaAsの(100)配向膜を成膜 し、これを基板として用いてもよい。

【0010】また、必要により200℃~700℃の温 度で熱処理することで垂直磁気異方性が増すため、優れ た垂直磁化膜を得ることができる。

【0011】本発明の特徴とするところは次の通りであ る。

[第1発明] 単結晶基板上に、5μm以下(0を含ま ず) の厚さの面心立方金属からなるバッファ層と、該バ ッファ層上に一般式 (FeaCol-a) 100-xP t x で表わされ、組成比 a と原子比率 x は

 $0 \le a \le 0.4$

 $3.0 \le x \le 5.5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層してな り、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が500 O e以上を有することを特徴とする垂直磁化膜。

【0012】 [第2発明] 単結晶基板上に、5 μ m以下 (0を含まず) の厚さの面心立方金属からなるバッファ 層と、該バッファ層上に一般式 (FeaCol-a) 100-x-yPtxMyで表わされ、MはBe、B、 C, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Ni, Mn, Cu, Ge, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, A g、In、Sn、Sb、希土類元素、Hf、Ta、W、 Re、Os、Ir、Au、Biのうちから選択される1 種または2種以上の元素であり、その組成比aと原子比 率x、yは

 $0 \le a \le 0.4$

 $3.0 \le x \le 5.5$

0. $001 \le y \le 15$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層してな り、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が500 O e以上を有することを特徴とする垂直磁化膜。

【0013】 [第3発明] 単結晶基板上とバッファ層の 間に、100 Å以下(0を含まず)の厚さの単体金属あ るいは合金からなるシード層を成膜したことを特徴とす る請求項1または請求項2に記載の垂直磁化膜。

【0014】 [第4発明] 単結晶基板がMgO、サファ イア、Si、Ge、GaAs、スピネル、アルカリハラ イドまたはマイカからなり、バッファ層がPt、Au、 Ag、CuおよびPdの1種または2種以上の金属から なることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項 に記載の垂直磁化膜。

【0015】 [第5発明] シード層がFe、Co、N i、MnおよびCrの1種または2種以上の元素からな ることを特徴とする請求項3に記載の垂直磁化膜。

【0016】 [第6発明] 単結晶基板が、ガラスまたは 多結晶基板上にMgO、Si、Ge、GaAsの(10 0) 配向膜を成膜してなることを特徴とする請求項1な いし5のいずれか1項に記載の垂直磁化膜。

【0017】[第7発明]バッファ層と合金層とを交互 に積層した多層膜からなることを特徴とする請求項1な いし6のいずれか1項に記載の垂直磁化膜。

【0018】 [第8発明] 100℃~1000℃の単結 晶基板上に、先ず5μm以下(0を含まず)の厚さの面 心立方金属からなるバッファ層を成膜し、次いで基板温 度400℃~700℃で該バッファ層上に一般式 (Fe aCo_{1-a})_{100-x}Pt_xで表わされ、組成比a と原子比率xは

 $0 \le a \le 0.4$

 $3.0 \le x \le 5.5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層するこ とを特徴とし、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が 500 〇 e 以上を有する垂直磁化膜の製造法。

【0019】 [第9発明] 100℃~1000℃の単結 晶基板上に、先ず5μm以下(0を含まず)の厚さの面 心立方金属からなるバッファ層を成膜し、次いで基板温 度400℃~700℃で該バッファ層上に一般式 (Fe aCo_{1-a}) 100-x-y P t_xM_y で表わされ、

MはBe、B、C、Mg、Al、Si、Ti、V、C r、Ni、Mn、Cu、Ge、Zr、Nb、Mo、R u、Rh、Pd、Ag、In、Sn、Sb、希土類元 素、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Au、Biの うちから選択される1種または2種以上の元素であり、 その組成比aと原子比率x、yは

 $0 \le a \le 0$. 4

 $3.0 \le x \le 5.5$

0. $0.01 \le y \le 1.5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層するこ とを特徴とし、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が 500 〇 e 以上を有する垂直磁化膜の製造法。

【0020】 [第10発明] 100℃~1000℃の単 結晶基板上に、先ず5μm以下(0を含まず)の厚さの 面心立方金属からなるバッファ層を成膜し、次いで基板 温度400℃~700℃で該バッファ層上に一般式(F eaCo1-a) 100-xPtxで表わされ、組成比

aと原子比率xは

 $0 \le a \le 0.4$

 $3\ 0 \le x \le 5\ 5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層し、こ れをさらに真空中または非酸化性雰囲気中の200℃~ 700℃の温度で加熱することを特徴とし、飽和磁化が 8kG以上であり、保磁力が500 〇e以上を有する 垂直磁化膜の製造法。

【0021】 [第11発明] 100℃~1000℃の単

結晶基板上に、先ず5μm以下 (0を含まず) の厚さの 面心立方金属からなるバッファ層を成膜し、次いで基板 温度400℃~700℃で該バッファ層上に一般式 (F eaCol-a) 100-x-yPtxMyで表わさ れ、MはBe、B、C、Mg、Al、Si、Ti、V、 Cr、Ni、Mn、Cu、Ge、Zr、Nb、Mo、R u、Rh、Pd、Ag、In、Sn、Sb、希土類元 素、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Au、Biの うちから選択される1種または2種以上の元素であり、 その組成比aと原子比率x、yは

 $0 \le a \le 0.4$

 $3.0 \le x \le 5.5$

0. $0.01 \le y \le 1.5$

である組成と少量の不純物からなる合金層を積層し、これをさらに真空中または非酸化性雰囲気中の200℃~700℃の温度で加熱することを特徴とし、飽和磁化が8kG以上であり、保磁力が500 Oe以上を有する垂直磁化膜の製造法。

【0022】 [第12発明] バッファ層と合金層とを交 互に積層した多層膜とすることを特徴とする請求項8な いし11のいずれか1項に記載の垂直磁化膜の製造法。

【0023】 [第13発明] 単結晶基板上とバッファ層の間に、100Å以下(0を含まず)の厚さの単体金属あるいは合金からなるシード層を成膜したことを特徴とする請求項8ないし12のいずれか1項に記載の垂直磁化膜の製造法。

【0024】 [第14発明] 請求項1ないし7のいずれか1項に記載の垂直磁化膜からなることを特徴とする光磁気記録媒体。

[0025]

【作用】本発明の一般式(FeaCol-a) 100-xPtx系合金層の組成比aと原子比率xを 0≦a≦0.4

 $3.0 \le x \le 5.5$

と限定したのは、この組成範囲ではバッファ層の存在により(FeaCol-a)100-xPtx合金層の組織制御がなされ、その結果高保磁力と高角型比の優れた垂直磁化膜が得られるが、この組成を外れると結晶磁気異方性が低下し良好な垂直磁化膜が得られないからである。

【0026】また一般式(FeaCol-a) 100-x-yPtxMy系合金層の組成比aと原子比率x、yを

 $0 \le a \le 0.4$

 $3.0 \le x \le 5.5$

0. $0.01 \le y \le 1.5$

のように限定したのは、その組成を外れた場合には結晶 磁気異方性が低下するため良好な垂直磁化膜が得られな くなり、飽和磁化とキュリー点が低下しすぎるためであ る。 【0027】Be、B、C、Mg、Al、Si、Ti、V、Ni、Mn、Cu、Ge、Zr、Nb、Mo、Ag、In、Sn、Sb、希土類元素、Hf、Ta、W、Au、Biのいずれかを15%以下添加すると、保磁力を大きくする効果がある。さらに、Cr、Ru、Rh、Pd、Re、Os、Irのいずれかを15%以下添加すると、合金膜の耐食性を向上させる効果がある。

【0028】バッファ層厚を 5μ m以下(0を含まず)に限定した理由は、バッファ層の磁気特性改善への効果が、5000Å $\sim1\mu$ m程度で最も大きくなるが、これ以上の厚さでは保磁力・角型比ともに徐々に減少してくるためである。この効果は選ぶ基板の種類と表面状態によって若干異なっている。

【0029】また、ガラスあるいは多結晶基板上にMgO、Si、Ge、GaAs等の(100)配向膜を成膜し、これを基板として用いれば若干特性は低下するが同等の効果が得られる。

【0030】100Å以下の単体金属あるいは合金からなるシード層をバッファ層の前に成長させれば、結晶配向性が改善され、より良好な磁気特性を有する垂直磁化膜が得られる。

【0031】シード層とバッファ層の成長中基板温度は 100~1000℃としているが、1000℃以上の基 板温度では薄膜の平滑性が悪くなり、100℃以下では エピタキシャル成長が困難となるためである。一般に3 00℃以下の比較的低温の場合にはエピタキシャル成長 が難しくなってくるため、最終到達真空度をあげて清浄 な雰囲気中で成膜することが望ましい。

【0032】 (FeaCol-a) 100-x-yPt xMy合金層成長中の基板温度は400 \sim 700 \sim としているが、これは400 \sim 以下では (FeaCol-a) 100-x-yPt xMy合金層が規則化せず、700 \sim 以上ではバッファ層との拡散を抑えることができないためである。垂直磁気記録媒体として用いる場合、 (FeaCol-a) 100-x-yPt zMy 合金層は500 \sim 以上の厚さであることが望ましい。

【0033】さらに必要に応じて成膜後に200℃~700℃で加熱することにより、規則化が促進されその結果垂直磁気異方性が大きくなり、優れた垂直磁化膜が得られるが、200℃以下では効果が小さくまた700℃以上ではバッファ層との拡散を抑えることができないので200℃~700℃と限定した。

[0034]

【実施例】次に本発明の実施例につき説明する。 実施例1

(FeaCol-a) 100-x Ptxのa=1 の場合、すなわちFelo0-xPtx 薄膜の製造と評価について説明する。

【0035】図1に、本発明の垂直磁化膜の形成に用いた3元マグネトロン高周波スパッタリング装置を示す。

真空チャンバ内にFe-Pt層形成用ターゲット1と、 PtおよびAuバッファ層形成用ターゲット2と、Fe シード層形成用ターゲット3を設置してある。 Fe-P t層形成用ターゲットは、Feターゲット上にPtチッ プを対称に配置した複合ターゲットである。各ターゲッ トをスパッタリング電極に取り付けた後に、真空チャン バ内を2x10-7Torr以下に排気した。その後M g O (100) 単結晶基板をヒータで加熱し、600℃ まで昇温した。温度が安定した後に、アルゴンガスを真 空チャンバ内に導入し、20mTorrの圧力となるよ うにメインバルブを調整した。その後、高周波電力を電 源から各ターゲットに与えて予備スパッタを30分間行 った後に、基板上に薄膜成長を始めた。先ず、600℃ の基板温度でシード層であるFe層を10Åと、次いで PtおよびAuバッファ層を200Å~1μmの厚さま で成長を行った。Fe-Pt層の形成は500℃で行っ た。その後アルゴンガスを真空チャンバ内に導入し冷却 した。同様の方法で、MgO (100) 単結晶基板上に FesoPtso合金層とAuバッファ層からなる多層 膜を作製した。FesoPtso合金層厚とAu層厚 は、それぞれ100Åと50Åで、積層回数は10周期 である。多層膜部分の成長中基板温度は500℃であ る。

【0036】図2に作製したFe-Pt薄膜とFe50 Pt50/Au多層膜の構成を示す。

【0037】図3に、一例として作製したFe50Pt50薄膜のX線回折パターンを示す。Fe50Pt50層は、(001)、(002)、(003)面のピークのみが観察され、ほぼ100%膜面垂直にc軸配向していることが分かる。

【0038】図4に、作製したFesoPtso薄膜の 膜面垂直と膜面内に磁場を印加した時のヒステリシスル ープを示す。膜面垂直方向が磁化容易方向の垂直磁化膜であり、ほぼ100%の角型比と約5kOeの保磁力が得られた。

【0039】図5に、キュリー点、保磁力および角型比のPt組成依存性を示す。キュリー点はほぼ50at%Ptで約480℃の最大値をとり、Fe側あるいはPt側に組成がずれると低下するが、FePt3の反強磁性相の存在のために、Pt側の低下が顕著である。保磁力および角型比は、ともにFePt規則相の存在する50at%付近で最大値をとり、この組成からずれるほど特性は低下する。

【0040】図6に、角型比および保磁力のバッファ層厚依存性を示す。バッファ層厚の増大とともに角型比と保磁力が増大し、磁気特性の改善に非常に有効であることが分かる。バッファ層厚が0.5μm以上ではやや特性の低下が見られる。

【0041】図7に、Fe50Pt50/Au多層膜の ヒステリシスループを示す。垂直磁化膜となり、飽和磁 化11.0kG保磁力3.0kOeが得られた。

【0042】実施例2

本実施例では各種副成分元素Mを添加した場合の(FeaCo1-a)100-x-yPtxMy(0 \le a \le 0.4,30 \le x \le 55,0.001 \le y \le 15)合金 薄膜の磁気特性について示す。副成分添加はFe-CoおよびCoターゲット上にPtチップと同時に添加元素のチップを対称に配置して行い、他の作製方法は実施例1と同様である。表1および表2に、(FeaCo1-a)100-x-yPtxMy合金薄膜の代表的なものについて、その磁気特性(保磁力、飽和磁化)の値を示す。

[0043]

【表1】

	成膜後		成 模 檢熱処理 (400℃ 2hr.)
租成	保磁力	飽和磁化	保磁力
	H _c	4πM _e	H _c
	(kOe)	(kG)	(kOe)
32%Fe-18%Co-50%Pt	4.5	12.4	4.7
30%Fe-14%Co-51%Pt-5%B	4.6	11.8	4.8
30%Fe-16%Co-48%Pt-6%C	4.9	12,2	5.2
33%Fe-15%Co-50%Pt-2%Mg	4.7	12.0	4.8
32%Fe-15%Co-50%Pt-3%AI	5.0	12.5	5.2
32%Fe-11%Co-45%Pt-12%Si	4.7	12.9	4.8
30%Fe-21%Co-40%Pt-9%Ti	5.5	13.2	5.7
38%Fe-14%Co-47%Pt-1%V	4.6	13.8	4.8
39%Fe-15%Co-41%Pt-5%Ni	4.9	13.1	5.2
33%Fe-15%Co-50%Pt-2%Mn	4.8	14.0	4.9
30%Fe-16%Co-48%Pt-6%Ge	5.2	12.7	5.3
32%Fe=15%Co=50%Pt=3%Zr	4.7	12.9	4.8
30%Fe-21%Co-40%Pt-9%Nb	5.7	13.5	6.0
27%Fe-16%Co-45%Pt-12%Mo	5.3	11.8	5.5
32%Fe-15%Co-50%Pt-3%In	4.6	13.8	4.7
33%Fe-15%Go-50%Pt-2%Sn	4.6	14.1	4.8
30%Fe-14%Co-51%Pt-5%Sb	5.1	12.6	5.4 .
30%Fe=21%Co=40%Pt=9%Hf	5.0	12.1	5.3
22%Fe=11%Co=55%Pt=12%Ta	4.8	11.2	- 5.1
30%Fe-16%Co-48%Pt-6%W	· 4.7	. 126	5.0
22%Fe=11%Co=55%Pt=12%Nd	4.3	10.8	4.4
30%Fe-14%Co-51%Pt-5%Pr	4.2	12.4	4.3
22%Fe-11%Co-55%Pt-12%Bi	3.8	11.6	4.0
30%Fe-21%Co-40%Pt-9%Cu	3.6	. 12.2	3.7
30%Fe-16%Co-48%Pt-6%Ag	4.1	11.8	4.3
22%Fe-11%Co-55%Pt-12%Au	3.7	10.5	3.8
30%Fe-14%Co-51%Pt-5%Cr	4.3	11.8	4.5
22%Fe=11%Co=55%Pt=12%Ru	3.8	10.2	3.9
30%Fe-16%Co-48%Pt-6%Rh	3,8	. 10.5	3.8

【0044】 【表2】

	成厚後		成膜後數処理 (400℃ 2hr.)
組成	保磁力 H _c (kOe)	飽和磁化 4xM ₃ (kQ)	保磁力 H _o (kOe)
40%Fe-16%Co-35%Pt-9%Pd	3.4	14.8	3.5
30%Fe-14%Co-37%Pt-5%Re	4.2	14.1	4.3
32%Fe-17%Co-39%Pt-12%Qs	3.5	13.5	3:7
30%Fe-21%Co-40%Pt-9%Ir	3.3	. 12.6	3.5
21%Fe-15%Co-55%Pt-9%Be	3. 1	11.7	3.4
36%Fe-14%Co-43%Pt-2%Pd-5%Au	4.2	12.8	4.4
26%Fe-12%Co-51%Pt-4%B-7%Bi	3.2	11.2	3.6
34%Fe-14%Go-42%Pt-4%Nb-6%Ir	3.4	10.1	3.5
31%Fe-15%Co-44%Pt-2%C-5%Zr-3%Cr	3.4	10.6	3.7
26%Fe-17%Co-46%Pt-2%Ge-5%Sm-4%Re	2.8	10.3	3.0

【0045】シード層は10ÅのFe層、バッファ層は 1000ÅのPt層の順でMgO(100)単結晶基板 上に成長させた。シード層およびバッファ層成長時の基 板温度は500℃で(FeaCo1-a)

100-x-y P t x M y 合金層成長時の基板温度は400℃である。

【0046】さらに各種副成分元素を添加する場合には、変態温度が低下し規則度も低下する。そのため、成膜後に熱処理を行えば規則化が促進されて垂直異方性も増加し、特性向上も期待される。表1および表2に、400℃で成膜後熱処理した場合と熱処理しない場合の磁気特性を比較して示す。飽和磁化の熱処理前後の変化は、ほとんどない。

【0047】図8~図14に、(Feo.7C oo.3)55-yPt45My合金垂直磁化膜の保磁 カHcおよび飽和磁化4πMsと副成分組成yとの関係 を示す。なお、希土類元素はSc、Yおよびランタン系 元素からなるものであるが、その効果は均等である。

【0048】実施例3

本実施例では、あらかじめMgO(100)配向膜が成膜されたガラス基板上に作製したFe30Co20Pt50垂直磁化膜の磁気特性について示す。作製方法は実施例1および2と同様である。図15に、膜面垂直と膜面内方向に磁場を印加した時のヒステリシスループを示す。MgO(100)単結晶基板上に成膜した場合よりは角型性に若干劣るが、垂直磁化膜が得られていることがわかる。

[0049]

【発明の効果】本発明の垂直磁化膜は高い飽和磁化と高 保磁力を有するため、垂直磁気記録媒体等に好適であ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の成膜に用いた3元高周波マグネトロンスパッタ装置の模式図である。

【図2】図2は、Fe-Pt垂直磁化膜とFe50Pt 50/Au多層膜の構成を示す模式図である。

【図3】図3は、Fe50Pt50垂直磁化膜のX線回 折パターンを示す特性図である。

【図4】図4は、Fe50Pt50垂直磁化膜の磁化の ヒステリシスループを示す特性図である。

【図5】図5は、Fe-Pt垂直磁化膜のキュリー点Tc、角型比Mr/Msおよび保磁力HcのPt組成依存性を示す特性図である。

【図6】図6は、FesoPtso垂直磁化膜の角型比Mr/Msおよび保磁力HcのPtバッファ層厚依存性を示す特性図である。

【図7】図7は、Fe50Pt50(100Å)/Au(50Å)多層垂直磁化膜のヒステリシスループを示す特性図である。

【図8】図8は、(Feo.7Coo.3)55-yP $t_{45}M_y$ 合金垂直磁化膜の保磁力 H_c とおよび飽和磁化 $4\pi M_s$ と副成分組成yの関係を示す特性図である。副成分はBewellen Bwellen Bw

【図9】図9は、(Feo.7COo.3)55-yP t45My合金垂直磁化膜の保磁力Hcとおよび飽和磁 化4πMsと副成分組成yの関係を示す特性図である。 副成分はSi、Ti、V、Ni、Mnである。

【図10】図10は、(Feo.7Coo.3) 55-yPt45My合金垂直磁化膜の保磁力Hcとおよび飽和磁化4πMsと副成分組成yの関係を示す特性図である。副成分はCu、Ge、Zr、Nb、Moである。

【図11】図11は、(Feo.7Coo.3) 55-yPt45My合金垂直磁化膜の保磁力Hcとお よび飽和磁化4πMsと副成分組成yの関係を示す特性 図である。副成分はAg、In、希土類、Sn、Sbで ある。

【図12】図12は、(Feo. 7Coo. 3)

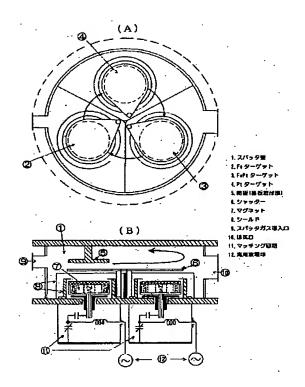
55-y P t 45 M y 合金垂直磁化膜の保磁力 H_c とおよび飽和磁化 4π M s と副成分組成 y の関係を示す特性図である。副成分は H_f 、Ta、W、Au、Biである。

【図13】図13は、 (Feo. 7Coo. 3) 55-yPt45My合金垂直磁化膜の保磁力Hcとおよび飽和磁化4πMsと副成分組成yの関係を示す特性図である。副成分はCr、Ru、Rh、Pd、Reである。

【図14】図14は、(Feo.7Coo.3) 55-yPt45My合金垂直磁化膜の保磁力Hcとおよび飽和磁化4πMsと副成分組成yの関係を示す特性図である。副成分はOs、Irである。

【図15】図15は、ガラス基板上にMgO (100) 配向膜を成膜し、その上に作製したFe30Co20P t50 垂直磁化膜のヒステリシスループを示す特性図である。

【図1】



【図2】

